**深圳佰维存储科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录汇总表**

**（2024年3月8日）**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | 🗹特定对象调研 🞎分析师会议  🞎媒体采访 🞎业绩说明会  🞎新闻发布会 🞎路演活动  🞎专场机构交流会 🞎现场参观  🞎其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 南方基金 王博、银华基金 周晶、银华基金 吴文蔚、银华基金 向伊达 |
| **会议时间** | 2024年3月8日 10：00-12：00 |
| **会议地点** | 佰维存储三楼会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司管理层  董办工作人员 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **Q1. 公司一季度经营情况如何？**  A1：公司一季度经营情况持续好转，在手订单充足，具体情况可关注公司后续披露的一季报。  **Q2. 公司目前已掌握哪些先进封装技术？**  A2：公司掌握16层叠Die、30~40μm超薄Die、多芯片异构集成等先进封装工艺，为NAND Flash芯片、DRAM芯片和SiP封装芯片的大规模量产提供支持。  **Q3. 公司有哪些产品可用于汽车领域？目前进展如何？**  A3：公司积极布局开发eMMC、UFS、LPDDR、车载SSD、车载存储卡等车规级存储产品，公司的产品主要应用于智能座舱、车载监控等，目前已对国内头部车企和Tier1厂商进行送样测试。  **Q4. 当前公司的库存情况怎么样？**  A4：整体来看，公司当前的库存情况比较健康，具体可关注公司后续披露的定期报告。 |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2024年3月8日 |
| **备注** | 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。 |